第58卷 第1期

2019年1月

doi:10.6043/j.issn.0438-0479.201803014

## 铜铝锰钛形状记忆合金的微观组织、 超弹性和形状记忆效应

#### 陈信任<sup>1</sup>,张 帆<sup>1</sup>,池梦媛<sup>1</sup>,张积勋<sup>1</sup>,刘兴军<sup>1, 2</sup>,王翠萍<sup>1</sup>,杨水源<sup>1\*</sup>

(1.厦门大学材料学院,福建 厦门 361005;2.哈尔滨工业大学(深圳)材料科学与工程学院,广东 深圳 518055)

摘要:制备了 5 种掺杂 Ti 的 Cu-Al-Mn 基形状记忆合金,并对其显微组织、马氏体相变、超弹性和形状记忆效应进行研究.结果表明,Cu-Al-Mn-Ti 形状记忆合金组织中存在两种  $L_2_1$ 相,包括  $L_2_1$ -Cu<sub>2</sub> AlMn 母相和  $L_2_1$ -Cu<sub>2</sub> TiAl 析出相.在变形过程中,应力诱发了  $L_2_1$ -Cu<sub>2</sub> AlMn 母相到马氏体相的相转变,由于存在弥散的  $L_2_1$ -Cu<sub>2</sub> TiAl 相,部分应力诱发马氏体 相发生稳定化.因此,制备的 5 种成分的形状记忆合金(Cu-13.3Al - 9.7Mn - 4.3Ti,Cu-12.4Al - 5.0Mn - 4.3Ti,Cu-12.3Al-6.8Mn-4.2Ti,Cu-12.7Al-9.8Mn - 2.1Ti 和 Cu-12.9Al - 5.3Mn - 2.8Ti)在室温下变形的同时具有超弹性和形状记忆效应.

关键词:Cu-Al-Mn基形状记忆合金;马氏体稳定化;超弹性;形状记忆效应

中图分类号:TG 146.1;O 792 文献标志码:A

形状记忆合金是一种具有超弹性和形状记忆效 应的功能材料<sup>[1]</sup>,在生物医学和工业中得到广泛应 用<sup>[2-4]</sup>.Cu 基形状记忆合金<sup>[5]</sup>,如 Cu-Zn-Al<sup>[6]</sup>、Cu-Al-Ni<sup>[7]</sup>和 Cu-Al-Mn<sup>[8]</sup>等因具有低成本和高电导率的优 点,获得广泛的应用<sup>[9]</sup>.然而,多晶 Cu-Al-Ni 和 Cu-Zn-Al 合金由于母相奥氏体  $\beta$  相的高有序性和弹性各向 异性,使得其在冷加工时具有很大的脆性<sup>[10]</sup>.Sutou 等<sup>[10]</sup>的研究表明,通过用 Mn 来替代 Al 元素可以有 效降低  $\beta$ (A2)母相的有序度,并拓宽 $\beta$ (A2)相的相区, 使 Al 原子分数在 18%以下的 Cu-Al-Mn 合金具有优 良的冷加工性能、延展性、超弹性和形状记忆效应.另 外,Al 含量的降低<sup>[11]</sup>还可以避免  $\gamma_1$ (Cu<sub>9</sub>Al<sub>4</sub>)相析出 造成的热加工稳定性变差和沿晶断裂.

低 Al 高 Mn 的 Cu-Al-Mn 合金具有  $\beta$ (A2)相结构, 其主要问题是滑移的临界应力很低(仅为 100 MPa), 导致合金的抗塑性变形能力和疲劳性能较差.为了进 一步提高 Cu-Al-Mn 合金的超弹性、形状记忆效应和 疲劳强度,一些学者研究了合金化元素对高 Al 含量 的  $L2_1$ 母相结构的 Cu-Al-Mn 基形状记忆合金性能的 **文章编号:**0438-0479(2019)01-0040-08

影响<sup>[12-15]</sup>.已有研究发现,添加  $Fe^{[16]}$ 、 $Cr^{[17]}$ 、 $V^{[18]}$ 元素的 Cu-Al-Mn 基形状记忆合金在凝固过程中会发生bcc 分离现象,即在 bcc 奥氏体母相中析出 bcc 结构的析出相.虽然这些合金的室温基体仍为有序化转变后的  $L2_1$ -Cu<sub>2</sub>AlMn 相,但是在变形和卸载过程中能发生应力诱发马氏体稳定化现象,残余应变可通过加热恢复,显示出形状记忆效应.因此,Cu-Al-Mn-Fe/Cr/V 合金在室温下变形的同时具有超弹性和形状记忆效应.

根据 Cu-Fe/Cr/V 的二元相图<sup>[19]</sup>, Cu-Fe/Cr/V 体系都存在亚稳液相分离现象.由于 Fe、Cr、V 在富 Cu 母相中的溶解度很小,这将导致细小的 bcc 第二相 粒子在冷却过程中析出.细小的析出相通过阻碍逆马 氏体相变中惯习面的运动,可以使在变形过程中产生 的应力诱发  $2H(m\gamma_1')$ 马氏体发生稳定化<sup>[17,20-21]</sup>.而从 Cu-Ti 和 Ti-Al 的二元相图<sup>[22]</sup>可以看出,虽然在 Cu-Ti 体系中不存在液相分离现象,但 Ti 在 Cu 中的溶解 度很小,而 Ti 和 Al 又可以在很宽的成分范围内形成 bcc 相.因此,本文中制备了 5 种掺杂 Ti 的 Cu-Al-Mn

**收稿日期**:2018-03-06 录用日期:2018-05-04

基金项目:国家自然科学基金(51471138,51571168);中央高校基本科研业务费专项(20720160078)

<sup>\*</sup>通信作者:yangshuiyuan@xmu.edu.cn

引文格式:陈信任,张帆,池梦媛,等.铜铝锰钛形状记忆合金的微观组织、超弹性和形状记忆效应[J].厦门大学学报(自然科学版),2019,58(1):40-47.

Citation: CHEN X R,ZHANG F,CHI M Y,et al. Microstructure, superelasticity and shape memory effect of Cu-Al-Mn-Ti shape memory alloy[J].J Xiamen Univ Nat Sci,2019,58(1):40-47.(in Chinese)

基形状记忆合金,并研究了 Ti 元素(质量分数 2%~4%)对 Cu-Al-Mn 基形状记忆合金组织、马氏体相变、 超弹性以及应力诱发马氏体稳定化的影响.

#### 1 实验部分

#### 1.1 合金样品制备

将块状金属原料 Cu (纯度 99.95%)、Al (纯度 99.99%)、Mn(纯度 99.7%)、Ti(纯度 99.5%)切割成小块 并用丙酮进行超声清洗,Cu、Al、Mn 和 Ti 分别按质量比 76:12:9:3,81:11:5:3,80:11:6:3,78:11: 9:2,81:11:6:2 配制成 5 个 Cu-Al-Mn-Ti 合金母料 (各 30 g);分别将混合好的合金母料在氩气气氛下使用 钨电极和水冷铜坩埚熔化,为了使样品的成分分布均匀, 每个样品都经过反复翻面重熔 3 遍;然后将冷却后的铸 锭线切割成厚度为 5 mm 的金属块,将金属块密封在 50 kPa氩气气氛的石英管(管径为 9 mm)中,并在900 °C下 退火 24 h;最后用冰水淬火,得到合金样品 T1~T5.

1.2 合金样品表征

合金样品抛光后,通过电子探针分析仪(EPMA) 背散射电子像(BSE)表征其微观结构.合金样品的实 际合金成分和各相的化学成分分别采用 EPMA 能谱 仪和波谱仪测定.然后将合金样品用腐蚀液(0.08 g/ mL FeCl<sub>3</sub>(分析纯)+6%(质量分数) HCl)腐蚀后,采 用光学显微镜观察样品的金相组织.采用 X 射线衍射 (XRD) 仪分析样品的物相结构,实验条件为:Cu Ka 靶( $\lambda$ =0.154 18 nm),2 $\theta$  扫描范围为 20°~90°,扫描步 长 0.016 7°,每步时间 0.75 s,工作电流和电压分别为 40 mA 和 40 kV.部分样品通过 5000 # 砂纸研磨至 厚度为30 μm,由冲片机冲出直径 3 mm 的圆片,并使 用离子减薄仪将圆片减薄至出孔,使用透射电镜 (TEM)对减薄后的样品进行微观形貌表征.

#### 1.3 性能测试

将淬火后的金属块线切割为圆柱试样(直径 3 mm×高度 5 mm),通过压缩实验研究合金的应力-应变行为及其室温形状回复率.室温下合金样品的压 缩预应变( $\epsilon_{pre}$ )分别为 7%,8%,9%,10%,11%,所有 样品在变形后卸载到零应力状态,并通过应力-应变曲 线计算残余应变( $\epsilon_r$ )和超弹性应变( $\epsilon_{SE}$ )<sup>[15]</sup>.接着,采用 热机械分析(TMA)仪测量预应变后的合金圆柱的形状 记忆应变( $\epsilon_{SME}$ ),实验条件为:在氩气气氛中将样品由 室温加热到 600 °C,保温 5 min 后冷却到室温,升降温 速率 均为 10 °C/min.  $\epsilon_r$ 、 $\epsilon_{SE}$  和  $\epsilon_{SME}$  的计算公式 如下<sup>[15,23]</sup>:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm r} = (h_0 - h_1) / h_0 \times 100 \,\%, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm SE} = (\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm pre} - \boldsymbol{\varepsilon}_{\rm e} - \boldsymbol{\varepsilon}_{\rm r}), \qquad (2)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm SME} = (h_2 - h_1) / h_0 \times 100 \,\%, \tag{3}$$

其中, $h_0$ 为压缩实验前样品的高度, $h_1$ 为卸载到零应 力状态后样品的高度, $h_2$ 为 TMA 测试后的样品高度,  $\epsilon_0$ 为卸载到零应力状态后测得的弹性应变.

#### 2 结果及讨论

#### 2.1 Cu-Al-Mn-Ti 合金的微观组织和相组成

图 1 为制备的合金样品 T1  $\sim$  T5 的金相和 BSE



图 1 Cu-Al-Mn-Ti 合金的金相(a~e)和 BSE 图(f~j) Fig. 1 Optical metallography (a-e) and BSE images (f-j) of Cu-Al-Mn-Ti alloys NULP: // JXMU.XMU.edu.CN

图像,可以清楚地看到合金组织均由基体和析出相 (黑色相)构成,析出相弥散分布于基体中.测得的实际 合金成分及各相成分如表 1 所示,可以看出,基体中 Ti 的固溶度(质量分数 0.25%~0.38%)很小,而 Ti 在析出相中的质量分数则大于 22%.另外,随着合金 中 Ti 质量分数的增大,析出相颗粒明显变粗.

根据合金样品的 XRD 谱图(图 2)和各相成分可 以确定 5 个合金样品的富 Ti 析出相均为 $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub> TiAl 相.另外,T1 和 T4 合金的基体为 $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub> AlMn 相,而 T2 和 T3 合金的基体则同时含有  $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub> AlMn 母相 和 2H 马氏体相,T5 合金的基体几乎均为 18R(即  $\beta'_{1}$ ) 马氏体相.通过比较各合金基体的化学成分可以发现, 随着基体中 Mn 质量分数的增加,基体中马氏体的含 量明显减少,特别是 2 个基体 Mn 质量分数在9.0%以 上的合金样品(T1 和 T4),其淬火态样品的 XRD 谱上 只存在  $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub> AlMn 和  $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub> TiAl的特征峰.这是 由于提高 Mn 的质量分数能降低马氏体相变点温 度<sup>[24]</sup>,使得母相在室温下更稳定,所以马氏体相显著 减少.

从 T2 合金的 TEM 图(图 3(a))中可以看到,T2 合金由  $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub>AlMn 相、 $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub>TiAl 相和 2H 马氏 体相组成.图 3(b)为图 3(a)中 Site 1 区域的放大图, 可以观察到在 Cu<sub>2</sub>TiAl 颗粒与基体的相界处存在很 薄的马氏体区,这表明淬火后合金样品中弥散的 Cu<sub>2</sub>TiAl 颗粒会对基体施加一定的应力,促使合金内 部的  $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub>AlMn 母相发生马氏体相变.而从图 3(c) 中还可以看到 2H 马氏体相呈板条状穿插在  $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub>TiAl 颗粒中间.这些马氏体是在淬火时淬火应力 导致母相发生马氏体相变产生的,因此也被称为淬火 马氏体<sup>[25]</sup>. $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub>AlMn 相、 $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub>TiAl 相和 2H 马氏体相相应的选区电子衍射图如图 3(d)~(f)所示.





# Cu-Al-Mn-Ti 合金的超弹性和形状记忆 效应

Cu-Al-Mn-Ti 合金的压缩应力-应变曲线如图 4(a)~(e)所示,对于高 Mn 含量的 T1 和 T4 合金,可 以看到有明显的应力平台,这表明应力诱发马氏体相 变过程的发生.在 11%的预应变下,5 个合金样品的超 弹性应变  $\epsilon_{se}$ 都超过 2%,其中,T4 合金表现出最好的 超弹性, $\epsilon_{se}$ 达到 3.4%.

图 4(f)为 Cu-Al-Mn-Ti 合金的压断应力-应变曲 线,对比 T1 和 T4 合金或 T2 和 T5 合金后发现,当其 他元素质量分数相近时,合金的断裂强度和断裂应变

表 1 Cu-Al-Mn-Ti 合金的实际合金成分及基体和析出相的化学成分

Tab.1 The actual compositions, matrix and precipitated phase chemical compositions of Cu-Al-Mn-Ti alloys

样品	实际合金成分 -	基体				析出相			
		$\omega(Cu)$	$\omega(Al)$	$\omega(Mn)$	ω(Ti)	ω(Cu)	$\omega(Al)$	$\omega(Mn)$	ω(Ti)
T1	Cu-13.3Al-9.7Mn-4.3Ti	77.50	12.43	9.69	0.38	57.17	13.66	7.09	22.08
T2	Cu-12.4Al-5.0Mn-4.3Ti	82.42	11.72	5.54	0.32	60.23	13.55	3.15	23.07
Т3	Cu-12.3Al-6.8Mn-4.2Ti	81.77	11.21	6.71	0.31	59.67	13.60	3.92	22.81

T4	Cu-12.7Al-9.8Mn-2.1Ti	78.63	11.36	9.65	0.36	57.50	13.53	6.53	22.44
T5	Cu-12.9Al-5.3Mn-2.8Ti	83.08	11.67	5.00	0.25	60.69	13.55	3.03	22.73



图 3 T2 合金的 TEM 图(a~c)及各相的选区电子衍射图(d~f) Fig. 3 TEM images of T2 alloy (a-c) and selected area diffraction patterns of each phase (d-f)

随着 Ti 质量分数的增大而增大,其中 T1、T4、T2 和 T5 的断裂强度分别为 1 504,1 298,1 323 和 1 028 MPa,断裂应变分别为 17.1%,12.1%,15.7% 和 11.8%.这是由于 Ti 质量分数的增加能提高合金中  $L2_1$ -Cu<sub>2</sub>TiAl 硬质相的体积分数,从而使合金具有更 高的断裂强度和断裂应变,起到明显的强化作用.

Cu-Al-Mn-Ti 合金的残余应变和超弹性应变与 预应变的关系如图 5 所示,结果表明所有合金样品的 残余应变随着预应变的增加而增加,特别是对于 T2、 T3 和 T5 合金而言,当预应变超过 10%时,残余应变 开始显著上升.这是由于随着预应变的增加,材料内部 开始产生塑性滑移,使得残余应变增加<sup>[26]</sup>.T1 和 T4 合金的超弹性应变也随着预应变的增加而增加;T2、 T3 和 T5 合金在低预应变时,其超弹性应变随着预应 变的增加而增加,并分别达到最大值2.8%,2.6%,2. 7%,而当预应变超过一定值后(T3:9%,T2 和 T5: 10%),超弹性应变反而开始减少,这也是由马氏体内 部开始产生严重的塑性滑移所导致的.由于 T2、T3 和 T5 合金的屈服强度远低于 T1 和 T4 合金(图 4(f)), 所以随着预应变的增加,这 3 个合金样品更容易发生 塑性变形,相应地,合金的超弹性应变显著减少,而 T1 和 T4 合金则不容易产生塑性形变.对比 T1 与 T4 合 金,可以发现当合金中的 Al 和 Mn 质量分数均相近的 情况下,增加 Ti 质量分数虽然提高了断裂强度及断裂 应变,但是降低了超弹性性能.

• 43 •

Cu-Al-Mn-Ti 合金在预应变为 10%和 11%时的 TMA 曲线如图 6 所示,可以发现当预应变提高时,形 状记忆应变也随之提高.需要注意的是,T2、T3 和 T5 合金在加热到 300 ℃左右都会出现一个尺寸上的收 缩,而在加热到 500 ℃左右都会出现一个转折点.对比 图 6(f)中 XRD 谱图 A 和 B 可见,预应变为 10%的 T2 合金经300 ℃时效 1 h 淬火后,出现了 18R 马氏体 和  $L2_1$ -Cu<sub>2</sub> AlMn 相的特征峰,所以在 300 ℃时的尺寸 收缩可能是由 2H 马氏体转化为 18R 马氏体或  $L2_1$ -Cu<sub>2</sub> AlMn 相造成;而 500 ℃ 时效 1 h 淬火后的 XRD 谱图 C 中出现了  $\alpha$ -Cu 相的特征峰,这说明 500 ℃的转 折点是由于析出了  $\alpha$ -Cu 相<sup>[17-18]</sup>.

根据已有研究结果<sup>[13,27]</sup>,应力诱发马氏体的稳定 化是由于位错在逆马氏体相变中抑制了惯习面的运 动,引起应力诱发马氏体在卸载后得以保留.而在本研 究中,*L*2<sub>1</sub>-Cu<sub>2</sub>TiAl 析出相可以钉扎住马氏体的运动, 从而阻碍逆马氏体相变的发生<sup>[20,28]</sup>;但在受热时,马

氏体可以挣脱析出相的束缚,发生逆马氏体相变<sup>[17-18]</sup>. 对于未发生稳定化的马氏体,在卸载后则会立即发生 逆马氏体相变,回复原来的形状,从而使合金同时具 有超弹性和形状记忆效应.由此可见*L*2<sub>1</sub>-Cu<sub>2</sub>TiAl 析 出相是应力诱发马氏体相发生稳定化(即具有形状 记忆效应)的原因.从图 6 中可以看到 5 种合金虽然 都呈现一定的形状记忆效应,但最大的形状记忆应变 仅为 1.4%(T3 合金).这是由于合金中存在









图 5 Cu-Al-Mn-Ti 合金的残余应变(a)和超弹性应变(b)与预应变的关系 ?1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net Fig. 5 Residual strain (a) and superelastic strain (b) of Cu-Al-Mn-Ti alloys as a function of the prestrain



图 6 Cu-Al-Mn-Ti 合金(预应变为 10%和 11%)的 TMA 曲线(a~e)和 T2 合金(10%预应变)在 300 及 500 ℃时效前和时效 1 h 后的 XRD 谱图(f) Fig 6 TMA curves of the Cu-Al-Mn-Ti alloys (10% and 11% prestrain)(a-e) and XRD patterns of T2 alloy (10% prestrain) before and after aging at 300 ℃ and 500 ℃ for 1 h (f)

大量的  $L_{2_1}$ -Cu<sub>2</sub> TiAl 相,该相具有与  $L_{2_1}$ -Cu<sub>2</sub> AlMn 相类似的 Heusler 结构,但是它并不发生可逆马氏体 相变,它的存在虽然会稳定应力诱发的马氏体,但也 在一定程度上阻碍了逆马氏体相变.

#### 3 结 论

本文中研究了 5 种不同成分的 Cu-Al-Mn-Ti 形 状记忆合金的微观结构、相变、应力-应变行为、超弹性

#### 及形状记忆效应.结果表明:

1) 5 种合金的微观组织均由弥散的  $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub> TiAl 相和基体构成, T1 和 T4 合金基体为  $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub> AlMn 相, 而 T2 和 T3 合金基体则同时含有  $L_{21}$ -Cu<sub>2</sub> AlMn 母相和 2H 马氏体相, T5 合金基体几乎均为18R马氏 体相.另外,提高 Mn 元素的质量分数可以减少淬火马 氏体相的产生.

2) 提高 Ti 质量分数可使 L21-Cu2 TiAl 硬质相的 体积分数增大,使合金的压缩断裂强度及断裂应变提

高.T1 和 T4 合金的超弹性应变随着预应变的增加而 增加,T2、T3 和 T5 合金的超弹性应变在低预应变时 随着预应变的增加而增加,但是当预应变超过一定值 后,超弹性应变反而减少.此外,Ti 质量分数太高会导 致超弹性性能降低.

3)弥散分布的 L21-Cu2 TiAl 相颗粒是应力诱发 马氏体发生稳定化的原因,它可阻碍卸载过程中逆马 氏体相变的发生,只在加热时发生逆马氏体相变,呈 现形状记忆效应.而另一部分未稳定化的马氏体在卸 载过程中立即恢复,表现出超弹性.

#### 参考文献:

- [1] OTSUKA K, WAYMAN C M. Shape memory materials
  [M]. New York: Cambridge University Press, 1998: 27-44.
- JANI J M, LEARY M, SUBIC A, et al. A review of shape memory alloy research, applications and opportunities[J]. Materials & Design, 2014, 56, 1078–1113.
- [3] OTSUKA K, REN X. Recent developments in the research of shape memory alloys [J]. Intermetallics, 1999, 7(5): 511– 528.
- [4] VAN HUMBEECK J.Non-medical applications of shape memory alloys[J].Materials Science and Engineering A, 1999,273:134-148.
- [5] 黄海友,王伟丽,刘记立,等.Cu 基形状记忆合金的应用 进展[J].中国材料进展,2016,35(12):919-926.
- [6] PERKINS J, MUESING W E. Martensitic transformation cycling effects in Cu - Zn-Al shape memory alloys [J]. Metallurgical Transactions A, 1983, 14(1): 33-36.
- [7] OTSUKA K, WAYMAN C M, NAKAI K, et al. Superela sticity effects and stress-induced martensitic transformations in Cu-Al-Ni alloys [J]. Acta Metallurgica, 1976, 24 (3): 207-226.
- [8] SUTOU Y,OMORI T,KAINUMA R,et al.Ductile Cu-Al-Mn based shape memory alloys:general properties and applications[J].Materials Science and Technology, 2008, 24(8):896-901.
- [9] SUN L, HUANG W M, DING Z, et al. Stimulus responsive shape memory materials: a review [J]. Materials & Design, 2012,33:577-640.
- [10] SUTOU Y, OMORI T, WANG J J, et al. Characteristics of Cu - Al-Mn-based shape memory alloys and their applications [J]. Materials Science and Engineering A, 2004,378(1/2):278-282.
- [11] MATLAKHOVA L A, PEREIRA E C, MATLAKHOV A N, et al. Mechanical behavior and fracture characteri zation of a monocrystalline Cu-Al-Ni subjected to thermal

http://jxmu.xmu.edu.cn

cycling treatments under load [J]. Materials Charac — terization,2008,59(11):1630-1637.

- [12] SUTOU Y, KAINUMA R, ISHIDA K. Effect of alloying elements on the shape memory properties of ductile Cu-Al-Mn alloys[J]. Materials Science and Engineering A, 1999,273:375-379.
- [13] HURTADO I, RATCHEV P, VAN HUMBEECK J, et al. A fundamental study of the χ-phase precipitation in Cu-Al-Ni-Ti-(Mn) shape memory alloys [J]. Acta Materialia, 1996, 44(8): 3299-3306.
- [14] CANBAY C A, GENC Z K, SEKERCI M. Thermal and structural characterization of Cu — Al-Mn-X (Ti, Ni) shape memory alloys[J]. Applied Physics A, 2014, 115 (2):371-377.
- [15] SUTOU Y, KOEDA N, OMORI T, et al. Effects of aging on stress-induced martensitic transformation in ductile Cu-Al-Mn-based shape memory alloys[J]. Acta Materia - lia, 2009, 57(19):5759-5770.
- [16] YANG S Y, OMORI T, WANG C P, et al. A jumping shape memory alloy under heat[J]. Scientific Reports, 2016,6:21754.
- [17] YANG S Y, ZHANG F, WU J L, et al. Microstructure characterization, stress-strain behavior, superelasticity and shape memory effect of Cu-Al-Mn-Cr shape memory alloys[J].Journal of Materials Science, 2017, 52 (10):5917-5927.
- [18] YANG S Y, ZHANG F, WU J L, et al. Superelasticity and shape memory effect in Cu - Al-Mn-V shape memory alloys[J].Materials & Design, 2017, 115:17-25.
- [19] SUBRAMANIAN P R, CHAKRABARTI D J, LAU-GHLIN D E. Phase diagrams of binary copper alloys [M].Geauga:ASM International,1994:144-474.
- [20] YANG S Y, SU Y, WANG C P, et al. Microstructure and properties of Cu — Al-Fe high-temperature shape memory alloys[J].Materials Science and Engineering: B, 2014,185:67-73.
- [21] GUILEMANY J M, PEREGRIN F, LOVEY F C, et al. TEM study of β and martensite in Cu-Al-Mn shape memory alloys [J].Materials Characterization, 1991, 26 (1):23-28.
- [22] MURRAY J L.Phase diagrams of binary titanium alloys [M].Geauga: ASM International, 1987:12-95.
- [23] KAINUMA R, TAKAHASHI S, ISHIDA K. Thermoelastic martensite and shape memory effect in ductile Cu-Al-Mn alloys[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 1996,27(8):2187-2195.
- [24] MATSUSHITA K, OKAMOTO T, OKAMOTO T. Effects of manganese and ageing on martensitic transformation

of Cu-Al-Mn alloys [J]. Journal of Materials Science, 1985,20(2):689-699.

- [25] SAUD S N, HAMZAH E, ABUBAKAR T, et al. Effects of quenching media on phase transformation characteristics and hardness of Cu-Al-Ni-Co shape memory alloys[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2015, 24(4):1522-1530.
- [26] 张一,HORNBOGEN E.Cu-Zn-Al 形状记忆合金在马 氏体状态的塑性变形[J].金属学报,1989,25(3):A179-

A184.

- [27] OLIVEIRA J P, FERNANDES F M B, SCHELL N, et al.Martensite stabilization during superelastic cycling of laser welded NiTi plates [J]. Materials Letters, 2016, 171:273-276.
- [28] SOLTYS J.X-ray diffraction research of the orderdisorder transitions in the ternary heusler alloys B<sub>2</sub> MnAl (B=Cu, Ni, Co, Pd, Pt)[J]. Physica Status Solidi (a),1981,66(2):485-491.

### Microstructure, superelasticity and shape memory effect of Cu-Al-Mn-Ti shape memory alloy

CHEN Xinren<sup>1</sup>, ZHANG Fan<sup>1</sup>, CHI Mengyuan<sup>1</sup>, ZHANG Jixun<sup>1</sup>, LIU Xingjun<sup>1,2</sup>, WANG Cuiping<sup>1</sup>, YANG Shuiyuan<sup>1\*</sup>

(1.College of Materials, Xiamen University, Xiamen 361005, China; 2.School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology (Shenzhen), Shenzhen 518055, China)

**Abstract**: Five types of Cu-Al-Mn-based shape memory alloy doped with Ti were synthetized and their microstructure, martensitic transformation, superelasticity, and shape memory effect were studied. The results show that there are two kinds of  $L_{2_1}$  phase in the microstructure of Cu-Al-Mn-Ti shape memory alloy, including the parent phase of  $L_{2_1}$ -Cu<sub>2</sub> AlMn and the precipitated phase of  $L_{2_1}$ -Cu<sub>2</sub> TiAl. The stress induces the phase transformation of  $L_{2_1}$ -Cu<sub>2</sub> AlMn parent phase to martensite phase during deformation. The dispersed  $L_{2_1}$ -Cu<sub>2</sub> TiAl phase has the effect of precipitation strengthening, which induces the stabilization of martensite phase by partial stress. Therefore, five types of Cu-Al-Mn-Ti shape memory alloys, Cu-13.3Al-9.7Mn-4.3Ti, Cu-12.4Al-5.0Mn-4.3Ti, Cu-12.3Al-6.8Mn-4.2Ti, Cu-12.7Al-9.8Mn-2.1Ti and Cu-12.9Al-5.3Mn-2.8Ti, not only show superelasticity, but also have shape memory effect in deformation at room temperature.

Keywords: Cu-Al-Mn-based shape memory alloy; martensite stabilization; superelasticity; shape memory effect